2011-2015年中国半导体分 立器件市场竞争与投资商机分析报告

报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制 www.chinairr.org

一、报告报价

《2011-2015年中国半导体分立器件市场竞争与投资商机分析报告》信息及时,资料详实,指导性强,具有独家,独到,独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势,获得优质客户信息,准确、全面、迅速了解目前行业发展动向,从而提升工作效率和效果,是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址:http://www.chinairr.org/report/R06/R0601/201101/04-63556.html

产品价格:纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: http://www.chinairr.org

Email: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师 陈老师 谭老师

特别说明:本PDF目录为计算机程序生成,格式美观性可能有欠缺;实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

- 第一章 2010年世界半导体分立器件产业发展状况分析
- 第一节 2010年世界半导体分立器件产业发展概况
- 一、世界主要国家半导体分立器件命名方法
- 二、国外厂商加紧布局中国
- 三、全球半导体分立器件市场销售收入
- 四、全球分立器件生产分析
- 第二节 2010年世界半导体分立器件主要国家运行情况透析
- 一、美国
- 二、日本
- 三、德国
- 第三节 2011-2015年世界半导体分立器件产业发展趋势分析
- 第二章 2010年世界半导体分立器件主要企业运行情况透析
- 第一节 飞兆
- 一、飞兆企业基本概况
- 二、飞兆企业运营情况分析
- 三、飞兆企业竞争力分析
- 四、企业国际化战略分析
- 第二节 安森美
- 一、安森美企业基本概况
- 二、安森美企业运营情况分析
- 三、安森美企业竞争力分析
- 四、企业国际化战略分析
- 第三节意法半导体
- 一、意法半导体企业基本概况
- 二、意法半导体企业运营情况分析
- 三、意法半导体企业竞争力分析
- 四、企业国际化战略分析
- 第三章 2010年中国半导体分立器件产业运行环境分析
- 第一节 2010年中国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP分析
- 二、消费价格指数分析
- 三、城乡居民收入分析
- 四、社会消费品零售总额
- 五、全社会固定资产投资分析
- 六、进出口总额及增长率分析
- 第二节 2010年中国半导体分立器件产业政策环境分析
- 一、半导体分立器件标准概述
- 二、进出口政策分析
- 三、半导体分立器件政策解读
- 第三节 2010年中国半导体分立器件产业社会环境分析

第四章 2010年中国半导体分立器件产业运行形势分析

第一节 2010年中国半导体分立器件产业发展综述

- 一、客户对分立功率器件的要求日益提高
- 二、应对挑战的新产品
- 三、我国分立器件保持稳定增长态势
- 第二节 功率半导体器件主要工艺生产技术分析
- 一、外延工艺技术
- 二、光刻工艺技术
- 三、刻蚀工艺技术
- 四、离子注入工艺技术
- 五、扩散工艺技术

第三节 2010年中国半导体分立器件产业发展存在问题分析

第五章 2006-2010年中国半导体分立器件产量统计分析

第一节 2006-2009年全国半导体分立器件产量分析

第二节 2010年1-8月全国及主要省份半导体分立器件产量分析

第三节 2010年1-8月半导体分立器件产量集中度分析

第六章 2006-2010年中国半导体分立器件制造行业主要数据监测分析 第一节 2006-2010年8月中国半导体分立器件制造行业规模分析

- 一、企业数量增长分析
- 二、从业人数增长分析
- 三、资产规模增长分析

第二节 2010年8月中国半导体分立器件制造行业结构分析

- 一、企业数量结构分析
- 1、不同类型分析
- 2、不同所有制分析
- 二、销售收入结构分析
- 1、不同类型分析
- 2、不同所有制分析

第三节 2006-2010年8月中国半导体分立器件制造行业产值分析

- 一、产成品增长分析
- 二、工业销售产值分析
- 三、出口交货值分析

第四节 2006-2010年8月中国半导体分立器件制造行业成本费用分析

- 一、销售成本分析
- 二、费用分析

第五节 2006-2010年8月中国半导体分立器件制造行业盈利能力分析

- 一、主要盈利指标分析
- 二、主要盈利能力指标分析

第七章 2001-2009年中国半导体器件进出口贸易分析

第一节 2001-2009年中国半导体器件进出口数据监测

- 一、半导体器件进口数据分析8541
- 二、半导体器件出口数据分析
- 三、半导体器件进出口单价分析

第二节 2008-2009年半导体器件进出口国家及地区分析

- 一、半导体器件进口来源国家及地区
- 二、半导体器件出口国家及地区

第三节2008-2009年半导体器件进出口省市分析

- 一、半导体器件主要进口省市分析
- 二、半导体器件主要出口省市分析

第八章 2010年中国半导体分立器件市场运行态势分析

- 第一节 2010年中国半导体分立器件市场运行概述
- 一、我国分立器件市场增长势头强劲
- 二、半导体分立器件市场不可小觑
- 三、半导体分立器件市场需求分析
- 第二节 2010年中国半导体分立器件市场分析
- 一、分立器件的特点要求
- 二、我国分立器件的消费需求 (庞大的市场需求)
- 三、我国半导体分立器件发展热点
- 四、分立器件的发展趋势
- 第三节 2010年中国半导体分立器件市场营销情况分析

第九章 2010年中国半导体分立器件产业市场竞争格局分析

- 第一节 2010年中国半导体分立器件产业竞争现状分析
- 一、世界分立器件竞争分析
- 二、中国半导体分立器件竞争力分析
- 三、分立器件封装低端市场竞争激烈
- 第二节 2010年中国半导体分立器件产业重点地区格局分析
- 一、台湾地区分立功率器件产业竞争激烈
- 二、北京
- 三、天津
- 第三节 2010年中国半导体分立器件产业提升竞争力策略分析

第十章 2010年中国半导体分立器件产业优势企业关键性财务分析

- 第一节 天津中环半导体股份有限公司
- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析
- 第二节 杭州士兰微电子股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析
- 第三节 吉林华微电子股份有限公司
- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析
- 第四节 江苏中能硅业科技发展有限公司
- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析
- 第五节 苏州松下半导体有限公司
- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析
- 第六节 南通富士通微电子股份有限公司
- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析

- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第七节英飞凌科技(无锡)有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第八节 高佳太阳能(无锡)有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第九节 瑞萨半导体(苏州)有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第十节 恩智浦半导体广东有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第十一章 2011-2015年中国半导体分立器件产业发展前景预测分析

第一节 2011-2015年中国半导体分立器件产业趋势预测分析

- 一、分立器件三大发展趋势
- 二、半导体分立器件技术方向分析
- 三、半导体分立器件进出口预测分析

第二节 2011-2015年中国半导体分立器件产业市场预测分析

- 一、半导体分立器件产量预测分析
- 二、半导体分立器件市场需求预测分析
- 三、半导体分立器件产业竞争格局预测分析

第三节 2011-2015年中国半导体分立器件产业市场盈利预测分析

第十二章 2011-2015年中国半导体分立器件产业投资机会与风险分析

第一节 2011-2015年中国半导体分立器件产业投资环境分析

第二节 2011-2015年中国半导体分立器件产业投资机会分析

- 一、中国半导体分立器件市场发展潜力巨大
- 二、半导体分立器件投资热点分析。

第三节 2011-2015年中国半导体分立器件产业投资风险分析

- 一、市场竞争风险分析
- 二、进入退出风险分析
- 三、技术风险分析

第四节 专家建议

图表目录:

图表:2005-2010年中国GDP总量及增长趋势图

图表:2010年二季度中国三产业增加值结构图

图表: 2008-2010年中国CPI、PPI月度走势图

图表:2005-2010年我国城镇居民可支配收入增长趋势图

图表:2005-2010年我国农村居民人均纯收入增长趋势图

图表:2000-2009年中国城乡居民人均收入增长对比图

图表:1978-2009中国城乡居民恩格尔系数对比表

图表:1978-2009中国城乡居民恩格尔系数走势图

图表:2005-2009年中国工业增加值增长趋势图

图表:2005-2010年我国社会固定投资额走势图

图表:2005-2010年我国城乡固定资产投资额对比图

图表:2005-2009年我国财政收入支出走势图

图表:2009年1月-2010年4月人民币兑美元汇率中间价

图表:2010年4月人民币汇率中间价对照表

图表:2009年1月-2010年5月中国货币供应量统计表 单位:亿元

图表:2009年1月-2010年5月中国货币供应量的增速走势图

图表:2001-2009年中国外汇储备走势图

图表:2005-2009年中国外汇储备及增速变化图

图表:2008年12月23日中国人民币利率调整表

图表:2007-2008年央行历次调整利率时间及幅度表

图表:我国历年存款准备金率调整情况统计表

图表:2005-2010年中国社会消费品零售总额增长趋势图

图表:2005-2010年我国货物进出口总额走势图

图表:2005-2010年中国货物进口总额和出口总额走势图

图表:2005-2009年中国就业人数走势图

图表:2005-2009年中国城镇就业人数走势图

图表:1978-2009年我国人口出生率、死亡率及自然增长率走势图

图表:1978-2009年我国总人口数量增长趋势图

图表:2009年人口数量及其构成

图表:1978-2009年中国城镇化率走势图

图表:2005-2009年我国研究与试验发展(R&D)经费支出走势图

图表:2006-2009年全国半导体分立器件产量分析

图表:2010年1-8月全国及主要省份半导体分立器件产量分析

图表:2010年1-8月半导体分立器件产量集中度分析

图表:2006-2010年8月中国半导体分立器件制造行业企业数量及增长率分析单位:个

图表:2006-2010年8月中国半导体分立器件制造行业亏损企业数量及增长率分析单位:个

图表:2006-2010年8月中国半导体分立器件制造行业从业人数及同比增长分析单位:个

图表:2006-2010年8月中国半导体分立器件制造企业总资产分析单位:亿元

图表:2010年中国半导体分立器件制造行业不同类型企业数量单位:个

图表:2010年中国半导体分立器件制造行业不同所有制企业数量单位:个

图表:2010年中国半导体分立器件制造行业不同类型销售收入单位:千元

图表:2010年中国半导体分立器件制造行业不同所有制销售收入 单位:千元

图表:2006-2010年8月中国半导体分立器件制造产成品及增长分析单位:亿元

图表:2006-2010年8月中国半导体分立器件制造工业销售产值分析单位:亿元

图表:2006-2010年8月中国半导体分立器件制造出口交货值分析 单位:亿元

图表:2006-2010年8月中国半导体分立器件制造行业销售成本分析 单位:亿元

图表:2006-2010年8月中国半导体分立器件制造行业费用分析单位:亿元

图表:2006-2010年8月中国半导体分立器件制造行业主要盈利指标分析单位:亿元

图表:2006-2010年8月中国半导体分立器件制造行业主要盈利能力指标分析

图表:2001-2009年中国半导体器件进口量增长趋势图

图表:2001-2009年中国半导体器件进口金额增长趋势图

图表:2001-2009年中国半导体器件出口量增长趋势图

图表:2001-2009年中国半导体器件出口金额增长趋势图

图表:2008-2009年中国半导体器件进口来源地及量值统计表

图表:2008-2009年中国半导体器件进口来源结构

图表:2008-2009年中国半导体器件出口去向国家和地区统计表

图表:2008-2009年中国半导体器件出口去向分布图

图表:天津中环半导体股份有限公司主要经济指标走势图

图表:天津中环半导体股份有限公司经营收入走势图

图表:天津中环半导体股份有限公司盈利指标走势图

图表:天津中环半导体股份有限公司负债情况图

图表:天津中环半导体股份有限公司负债指标走势图

图表:天津中环半导体股份有限公司运营能力指标走势图

图表:天津中环半导体股份有限公司成长能力指标走势图

图表:杭州士兰微电子股份有限公司主要经济指标走势图

图表:杭州士兰微电子股份有限公司经营收入走势图

图表:杭州士兰微电子股份有限公司盈利指标走势图

图表:杭州士兰微电子股份有限公司负债情况图

图表:杭州士兰微电子股份有限公司负债指标走势图

图表:杭州士兰微电子股份有限公司运营能力指标走势图

图表:杭州士兰微电子股份有限公司成长能力指标走势图

图表:吉林华微电子股份有限公司主要经济指标走势图

图表: 吉林华微电子股份有限公司经营收入走势图

图表: 吉林华微电子股份有限公司盈利指标走势图

图表:吉林华微电子股份有限公司负债情况图

图表:吉林华微电子股份有限公司负债指标走势图

图表:吉林华微电子股份有限公司运营能力指标走势图

图表:吉林华微电子股份有限公司成长能力指标走势图

图表:江苏中能硅业科技发展有限公司主要经济指标走势图

图表:江苏中能硅业科技发展有限公司经营收入走势图

图表:江苏中能硅业科技发展有限公司盈利指标走势图

图表:江苏中能硅业科技发展有限公司负债情况图

图表:江苏中能硅业科技发展有限公司负债指标走势图

图表:江苏中能硅业科技发展有限公司运营能力指标走势图

图表:江苏中能硅业科技发展有限公司成长能力指标走势图

图表: 苏州松下半导体有限公司主要经济指标走势图

图表: 苏州松下半导体有限公司经营收入走势图

图表: 苏州松下半导体有限公司盈利指标走势图

图表: 苏州松下半导体有限公司负债情况图

图表: 苏州松下半导体有限公司负债指标走势图

图表: 苏州松下半导体有限公司运营能力指标走势图

图表: 苏州松下半导体有限公司成长能力指标走势图

图表:南通富士通微电子股份有限公司主要经济指标走势图

图表:南通富士通微电子股份有限公司经营收入走势图

图表:南通富士通微电子股份有限公司盈利指标走势图

图表:南通富士通微电子股份有限公司负债情况图

图表:南通富士通微电子股份有限公司负债指标走势图

图表:南通富士通微电子股份有限公司运营能力指标走势图

图表:南通富士通微电子股份有限公司成长能力指标走势图

图表:英飞凌科技(无锡)有限公司主要经济指标走势图

图表:英飞凌科技(无锡)有限公司经营收入走势图

图表:英飞凌科技(无锡)有限公司盈利指标走势图

图表:英飞凌科技(无锡)有限公司负债情况图

图表:英飞凌科技(无锡)有限公司负债指标走势图

图表:英飞凌科技(无锡)有限公司运营能力指标走势图

图表:英飞凌科技(无锡)有限公司成长能力指标走势图

图表:高佳太阳能(无锡)有限公司主要经济指标走势图

图表:高佳太阳能(无锡)有限公司经营收入走势图

图表:高佳太阳能(无锡)有限公司盈利指标走势图

图表:高佳太阳能(无锡)有限公司负债情况图

图表:高佳太阳能(无锡)有限公司负债指标走势图

图表:高佳太阳能(无锡)有限公司运营能力指标走势图

图表:高佳太阳能(无锡)有限公司成长能力指标走势图

图表:瑞萨半导体(苏州)有限公司主要经济指标走势图

图表:瑞萨半导体(苏州)有限公司经营收入走势图

图表:瑞萨半导体(苏州)有限公司盈利指标走势图

图表:瑞萨半导体(苏州)有限公司负债情况图

图表:瑞萨半导体(苏州)有限公司负债指标走势图 中国产业研究报告网发布的

《2011-2015年中国半导体分立器件市场竞争与投资商机分析报告》,内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

图表:瑞萨半导体(苏州)有限公司运营能力指标走势图

图表:瑞萨半导体(苏州)有限公司成长能力指标走势图

图表: 恩智浦半导体广东有限公司主要经济指标走势图

图表: 恩智浦半导体广东有限公司经营收入走势图

图表:恩智浦半导体广东有限公司盈利指标走势图

图表:恩智浦半导体广东有限公司负债情况图

图表: 恩智浦半导体广东有限公司负债指标走势图

图表:恩智浦半导体广东有限公司运营能力指标走势图

图表:恩智浦半导体广东有限公司成长能力指标走势图

图表:2011-2015年中国半导体分立器件产量预测分析

图表:2011-2015年中国半导体分立器件市场需求预测分析

图表:2011-2015年中国半导体分立器件产业竞争格局预测分析

图表:2011-2015年中国半导体分立器件产业市场盈利预测分析

详细请访问:http://www.chinairr.org/report/R06/R0601/201101/04-63556.html